	Approved for use through xx/xx/xx, OMB 0651-0031 Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE						
Rev. 10/95 U.S. Department Patent and Tr.	Application Number	10/609,059					
TRANSMITTAL FORM (to be used for all correspondence during pendency of filed application)		Filing Date	June 27, 2003				
		First Named Inventor	Chen Shih-Tsung				
		Group Art Unit Number	2835				
		Examiner Name	Not yet assigned				
Total Number of Pages in This Submissi	on 4**	Attorney Docket Number	23724-07831				
EN	CLOSURES	(check all that apply	/)				
Fee Transmittal Form (in duplicate)		Issue Fee Trans					
Check Enclosed			Letter to Chief Draftsperson				
Return Receipt Postcard		Formal Drawing(•				
☐ Transmission of Certified Copy of F	reian Annlicati	I —		, .			
Assignment & Recordation Cover S	•	· · · ·					
Declaration	ieei	Interferences	Appeal Communication to Board of Appeals and				
Power of Attorney		Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)					
Application Data Sheet Information Disclosure Statement &	DTO/CD/00A						
		Certified Copy of Priority Document(s)					
Copies of IDS Cited Refe		After Allowance Communication to Group					
Request for Corrected Filing Receip							
Request for Correction of Recorded							
Amendment/Response: [] Page	(s)						
After Final							
Status Request							
Revocation and Substitute Power o							
The vocation and odbatitute i ower o	7 momey						
REMARKS: ** Does not included pages of foreign application							
SIGNATURE OF ATTORNEY OR AGENT							
Signature: Signature:							
Attorney/Reg. No.: Robert A. Hulse,	Dated:	Sept. Z 4, 2003					
CERTIFICATE OF MAILING							
I hereby certify that this correspondence, including the enclosures identified above, is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop Non-Fee Amendment, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below. If the Express Mail Mailing Number is filled in below, then this correspondence is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service pursuant to 37 CFR 1.10.							
Signature: A. H.							
Typed or Printed Name: Robert A. H	ulse		Dated:	Sept. 7 4, 2003			
Express Mail Mailing Number (optional):							



IN THE UNITED STATES

PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANTS:

Chen Shih-Tsung

APPLICATION NO.:

10/609,059

FILING DATE:

June 27, 2003

TITLE:

CPU COOLING DEVICE

EXAMINER:

Not yet assigned

GROUP ART UNIT:

2835

ATTY. DKT. NO.:

23724-07831

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop Non-Fee Amendment, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below:

Robert A. Hulse, Reg. No. 48,473

MAIL STOP NON-FEE AMENDMENT COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450 **ALEXANDRIA, VA 22313-1450**

TRANSMISSION OF CERTIFIED COPY OF FOREIGN APPLICATION

Sir:

Applicant submits herewith a certified copy of the foreign application to which the present U.S. patent application claims priority. This foreign application is identified below:

Country:

Taiwan

Application Number:

091209840

Filing Date:

June 28, 2002

If the examiner should have any questions, the examiner is encouraged to telephone the undersigned at the number given below.

Respectfully submitted, CHEN SHIH-TSUNG

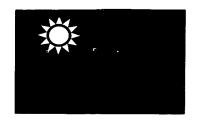
Dated: September 24, 2003

Robert A. Hulse, Reg. No. 48,473

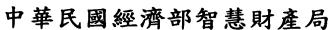
Attorney for Applicant Fenwick & West LLP 801 California Street

Mountain View, CA 94041

Tel.: (415) 875-2444 Fax: (415) 281-1350







INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2002 年 06 月 28 日

Application Date

申 請 案 號: 091209840

Application No.

申 請 人: 浩鑫股份有限公司

Applicant(s)

局

Director General



發文日期: 西元_2003 年 _ 3 月 25 日

Issue Date

發文字號: 09220294050

Serial No.

申請日期:	案號	: ;	 ·		
類別:				,	•

(以上各欄由本局填註)

		新型專利說明書
·	中文	CPU散熱裝置
新型名稱	英 文	
	姓 名(中文)	1. 陳世崇
二 創作人	姓 名 (英文)	1.
		1. 中華民國
-	住、居所	
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 浩鑫股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1.
	國籍	1. 中華民國
三、申請人	住、居所 (事務所)	1.114台北市內湖區瑞光路76巷30號
	代表人 姓 名 (中文)	1. 余宏輝
	代表人姓 名(英文)	1.
MIII KASAM		PROPERTY CONTRACTOR IN



四、中文創作摘要 (創作之名稱:CPU散熱裝置)

英文創作摘要 (創作之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

五、創作說明(1)

按電腦之使用,無所不在,且經由產業之努力,使得 電腦不斷地往容量更大,速度更快,以及功能更強之方向 發展,而其中,中央處理單元(CPU)之提昇,功不可沒。

事實上,每一部電腦,至少均具有一CPU,且其功 能,左右著整部電腦之功效,此所以CPU製造商不能研發 以強化功能,提昇或更新功能,俾使電腦可因之而更符合 使用者之需求。

唯不可諱言,電子元件在高速運作中會產生高熱,即 使CPU亦不例外,事實上,以電腦主機而言,CPU所產生之 熱量,佔了很大的部份,因此,CPU之散熱係為電腦主機 設計時之首要之務,更由於受限於電磁波外洩之問題,因 此,對在基本上係為封閉殼體之電腦主機中,將CPU以及 其他熱量導出,確實憑添困難。

習知之CPU散熱,大致上係於CPU上方加置一散熱塊 (SINK),傳熱塊其上方具若干散熱片,俾散熱塊底部以接 觸CPU方式將熱量傳導而出,至散熱片端後,則可經由輻 射並配合其上之散熱風扇抽出,當然,亦有以其他方式, 諸如再於側向輔助散熱方式者,唯基本上,位於CPU上之 散熱係為目前最常見採行之方式,或許吾人可將之視為標 準方式。

此方式固可達基本功能,唯缺失在於若原有之散熱塊 加置侧方輔助裝置而致重心偏移時,則散熱塊與CPU之接 觸會產生間隙,而非全面性的密接,此外,雨物件間之接 觸,若無藉助強而有力之扣件為恒常地扣合,終究非屬良





五、創作說明 (2)

好之接觸方式,尤有進者,在組裝或鬆扣時,均需藉助工 具及其他連結元件,如螺絲等,難稱便捷。

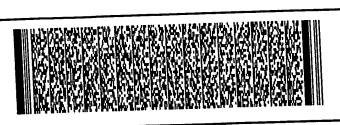
有鑑於此,申請人乃本於長年來從事資訊產品研發與 產銷之經驗,潛心研究,期能克服上述缺失,經再三實 驗,始創作出本案之「CPU散熱裝置」。

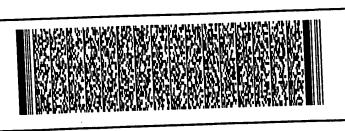
為進一步揭示本案之具體技術內容,首先請參閱圖 示,其中,圖一為本案之立體分解圖,圖二為本案扣合後 前視圖。

如圖所示,基本上,本案之散熱裝置係由一散熱塊 1,一扣件2,並可藉扣件2扣合於K7型零入力CPU架A而 成,且其可進一步藉一夾條3定位者。

其中,CPU架A係為習知者,其係為標準規格,亦即吾 人所習稱之零入力架體,故可經由側向之推桿操作,使 CPU定位於其中央所預設之孔洞中,而其兩側,則延伸苦 干組之扣榫Al,唯此俱屬習知技藝,故不擬贅述。

散熱塊1其係為導熱金屬製成,底部於組立時可與CPU 接觸,故其為平坦面,而為使易於輻射並為風扇導出,故 上方則形成若干彼此間具間距垂直排列之散熱片11,此 外,為使其可為後敘之扣件2之容置,故本案之散熱塊1之 頂面散熱片11對應於前述扣榫A1方向,則以去除方式,形 成至少一嵌槽12,如本案所揭示者,係為三只嵌槽12,唯 單只或兩只亦可,不以此為限,且各嵌槽12其係對應於前 述之扣榫A1設置,同時,為供後敘之夾條3之容置,故於 垂直於嵌槽12之方向之中央部位,則以去除不設散熱片11





五、創作說明 (3)

方式,形成一扣槽13。

扣件2係為導熱金屬製成,以一體沖壓成型為佳,其兩側各具一扣片21,且該扣片21可開具與前述扣榫A1為相同數目或較少數目對應之扣孔22,同時,兩扣片21間,至少具一扣連23連結,該扣連13係為由兩側向中央低陷,且如本案實施例所示者,係為兩條設置,唯亦可為單條或多條,其數目以對應於前述之嵌槽12為佳,同時,為便於操作,故其一之扣片21上方,得延伸一段扳片24,以為扳動時著力處。

夾條3係為導熱金屬一體成型,其係為弧形彎曲狀之 斷面,而長度,則對應於前述扣槽13之長度,最長寬度則 以略大於扣槽13寬度為佳,實則,其係為受力後可具撓性 或彈性外張。

請再參閱圖式,本案於實施時係將散熱塊1 置於具CPU之CPU架A上,而後經由扣件2之一側扣孔22扣合於CPU架A所預設之扣榫A1,且扣連23則容置於散熱塊1之嵌槽12,另側則藉扣件2之材料撓性,使其扣孔22亦扣合於其所對應之扣榫A1,如此,即完成扣合,而此時亦可藉夾條3以開口向上之方式置入扣槽13內,並往下推擠,以抵頂扣連23之中央低陷部份,以加壓並防止鬆脫。

當欲鬆扣時,則可由正面將夾條3夾持而使內液並取出,且下壓扳片24後再向內扳動,使該側之扣孔22脫離扣榫A1,如此,另側亦可為鬆脫。

所以,經由本案之實施,其可不須繁瑣之工序或工





五、創作說明(4)

具,即可將散熱塊1與CPU為完全之緊密接觸,如此有助於熱量之持續且恒常地導出,且即使散熱塊於外加輔助散熱裝置時,即使重心偏移,亦可確保CPU與散熱塊之恒常接觸,此係為習知之散熱裝置之一大突破。

本案所揭示者,乃較佳實施例,舉凡局部之變更或修飾而源於本案之技術思想而為熟習該項技藝之人所易於推知者,俱不脫本案之專利權範疇。

綜上所陳,本案無論就目的、手段與功效,在在顯示 其迥異於習知之技術特徵,且其首先創作合於實用,亦在 在符合新型之專利要件,懇請 貴審查委員明察,並祈早 日賜予專利,俾嘉惠社會,實感德便。



圖式簡單說明

圖式說明:

圖一為本案之立體分解圖。

圖二為本案組立後剖面圖。

圖號說明:

散熱塊	1	扣件	2	夾 條	3
散熱片	1 1	嵌 槽	12	扣槽	13
扣.片	2 1	扣孔	22	扣連	23
扳 片	2 4	CPU 架	A	扣榫	A 1

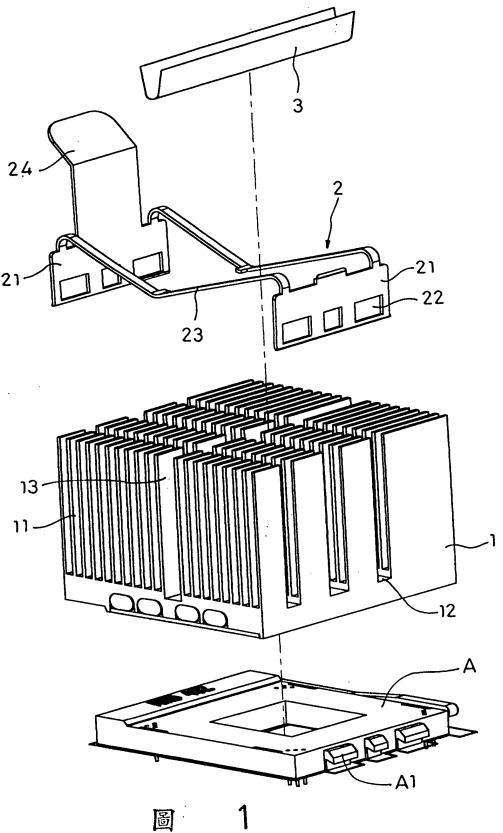


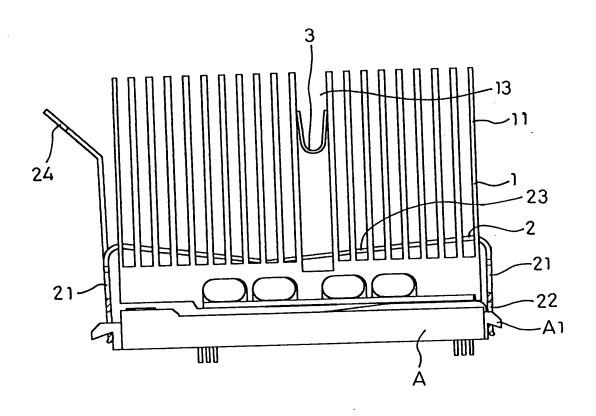
六、申請專利範圍

- 1. 一種CPU 散熱裝置,尤指可施之於零入力CPU架之散熱,其包括:
- 一散熱塊,係為導熱金屬製成,其上段為若干彼此具間隔之散熱片,且對應於零入力架兩側向延伸之扣榫處,則開具至少一嵌槽;
- 一扣件,其兩側各具一扣片,且藉對應於嵌槽之柱連連結,各該扣片下方對應於零入力架扣榫處則開具扣孔;
- 俾藉散熱塊置於具CPU之零入力架上,一扣片藉扣孔框入扣榫,扣連容置於嵌槽,另側之扣孔亦框接於扣榫,而使散熱塊與零入力架為緊密連結者。
 - 2.如申請專利範圍第1項所述之CPU散熱裝置,其中之嵌槽為對應扣榫之三條設置,扣連則可為選擇性的兩條設置者。
 - 3.如申請專利範圍第1項所述之CPU散熱裝置,其中 之扣連係為由兩側向中央斜向低陷者。
 - 4. 如申請專利範圍第1項所述之CPU散熱裝置,其中之散熱塊之略約垂直於嵌槽方向,得形成一扣槽,且設一上端為開放端之一體彎折之夾條嵌入,以抵緊扣連者。
 - 5. 如申請專利範圍第1項所述之CPU散熱裝置,其中之一扣片上方得延伸一扳片者。









圖

2